METHOD FOR VAPOR GROWTH OF GALLIUM NITRIDE COMPOUND SEMICONDUCTO

Patent number:

JP63188938

Publication date:

1988-08-04

Inventor:

MANABE KATSUHIDE; others: 04

Applicant:

TOYODA GOSEI CO LTD; others: 01

Classification:

- international:

H01L21/205; H01L33/00

- european:

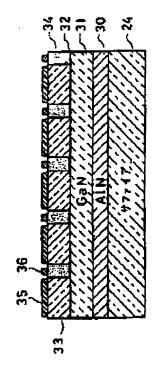
Application number: JP19870021126 19870131

Priority number(s):

Abstract of JP63188938

PURPOSE:To realize the vapor growth of a gallium nitride compound semiconductor thin film by a method wherein a buffer layer composed of aluminum nitride is grown on an aplane of a sapphire substrate.

CONSTITUTION:A single-crystal sapphire substrate 24, which has been cleaned by an organic cleaning method and a heat treatment and whose main plane is an a-plane, is mounted on a susceptor; the sapphire substrate 24 is vaporetched while H2 is flowing into a reaction chamber through a first reaction-gas pipe 25 and a second reaction-gas pipe 26. Then, after the temperature has been lowered, the substrate is heat-treated while H2, NH3 and trimethylaluminum are fed through the first reaction-gas pipe 25. During this heat treatment, a buffer layer 30 composed of AlN is formed. Because a gallium nitride compound semiconductor thin film is formed vapor growth on this buffer layer, the crystallinity is improved and it becomes easy to supply the sapphire substrate.



⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-188938

@Int Cl 4

識別記号

庁内整理番号

昭和63年(1988)8月4日 43公開

H 01 L 21/205 33/00

7739-5F 7733-5F

審査請求 未諳求 発明の数 1 (全6頁)

図発明の名称

窒化ガリウム系化合物半導体の気相成長法

创特 随 昭62-21126

29出 願 昭62(1987)1月31日

73発 眀 者 直 部 朥 英

愛知県西春日井郡春日村大字落合字長畑1番地 豊田合成 株式会社内

79発 明 渚 岡 崎 伸 夫

愛知県西春日井郡春日村大字落合字長畑1番地 豊田合成 株式会社内

73発 跀 者 赤 崎 勇 70発 眀 者 平 松

和 政 愛知県名古屋市千種区不老町(番地なし) 名古屋大学内

何発 明 考 天 野 浩 愛知県名古屋市千種区不老町(番地なし) 名古屋大学内 愛知県名古屋市千種区不老町(番地なし) 名古屋大学内

包出 賏 豊田合成株式会社 愛知県西春日井郡春日村大字落合字長畑1番地

包出 願 人 名 古 屋 大 学 長

理 34C 人 弁理士 藤 谷 愛知県名古屋市千種区不老町 (番地なし)

1. 発明の名称

窒化ガリウム系化合物半導体の気相成長方法 2. 特許請求の範囲

有概金属化合物ガスを用いた窒化ガリウム系化 合物半導体醇膜の気相成長方法において、

.サファイア基板のa面に窒化アルミニゥムから なるパッファ暦を成長させ、そのパッファ暦の上 に竄化ガリウム系化合物半導体(A A x G a 1-x N; ス=0 を合む) 薄膜を気相成長させることを特 徴とする窓化ガリウム系化合物半導体苺膜の気相 成長方法。

3.発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本発明はサファイア基板上に成長する窒化がり ウム系化合物半導体の結晶性を改善した気相成長 方法に関する。

【従来技術】

從来、有機金属化合物気相成長法 (以下「MO VPE」と記す)を用いて、窒化ガリウム系化合 物半導体 (A ℓ x G a , _x N ; X=0 を含む) 蒋庾 をサファイア基板上に気相成長させることが研究 されている。

この方法は、第7図に示すような気相成長装置 を用いて実施される。その気相成長装置において、 石英反応替?にはマニホールド6が接続されてお り、そのマニホールド6には、NH。の供給系統 AとH。、N。の供給系統Bと、有機金属化合物 ガスのトリメチルガリウム(以下「TMG」と記 す)の供給系統Cと、有機金属化合物ガスのトリ メチルアルミニウム(以下「TMA」と記す)の 供給系統Dと、ドーピング元素を含む反応ガス (以下単に「ドーパントガス」という) であるり エチル亜鉛(以下「DE2」と記す)の供給系統 Eとが接続されている。また、石英反応管7の中 には、高周彼加熱用グラファイトサセプタ9か配 段されており、そのサセプタ9上にはサファイァ 基板10が設置されており、そのサファイア基板 10は、高周波コイル8により加熱される。各反 応ガス及びキャリアガスは各供給系統からマニホ

ールド 6 で混合され、その混合ガスが石英反応替 7 に導かれサファイア基板 1 0 に吹き付けられる ことによりサファイア基板 1 0 上に A & * G a . -* N の p 膜が成長する。

そして、各有機金属化合物ガスの混合比を変化させることにより、組成比を変化させたり、 頭鉛をドープして絶縁性(『型)の A & x G a 1-x N の薄膜を形成することができる。

【発明が解決しようとする問題点】

従来の成長方法はサファイア基板の結晶成長に関与する主面はc面が良いとされていた。ところが、サファイア基板のa面にA&Nのバッファ層を形成し、そのバッファ層の上にA& Ga_{1-x} Nの結晶性が良くなることが刺明した。

したがって基板の供給のし易い a 面を主面とするサファイアを基板にした背色の発光ダイオードを製造することができる。

【問題点を解決するための手段】

上記問題点を解決するための発明の構成は、有

6 と同心状に、第 2 反応ガス管 2 6 の内部に配股されている。その第 1 反応ガス管 2 5 は第 1 マニホールド 2 7 に接続されている。そして、第 1 マニホールド 2 7 には N H。 の供給系統 H とキャリアガスの供給系統 I と T M G の供給系統 J と T M A の供給系統 K とが接続されている。
・ルド 2 8 にはキャリアガスの供給系統 I と D E 2 の供給系統 L とが接続されている。

このような装置構成により、第1反応ガス管25の開口部25aから、NH。とTMGとTMAとH。との混合ガスが反応室20に流出し、第2反応ガス管26の開口部26aから、DE2とH。との混合ガスが反応室20に流出する。

N型のA& R G a 1- R N p 膜を形成する場合には、第 1 反応ガス管 2 5 だけから混合ガスを流出させれば良く、 I 型の A& R G a 1- R N p 膜を形成する場合には、第 1 反応ガス管 2 5 と第 2 反応ガス管 2 6 とからそれぞれの混合ガスを流出させれば良い。 I 型の A& R G a 1- R N p p を形成す

磁金属化合物ガスを用いた窒化ガリウム系化合物 半導体砂膜の気相成長方法において、サファイア 落板のa面に窒化アルミニウムからなるパッファ 固を成長させ、そのパッファ圏の上に窒化ガリウ ム系化合物半導体(Aℓェ Ga ι- ェ N; I=0 を含 む)
砂膜を気相成長させたことである。

【寒热例】

以下、本発明を具体的な実施例に基づいて説明する。第1図は気相成長装置の構成を示した窓20である。石英反応管21で囲われた反応窓20では、サセプタ22は操作棒23によって位置り、そのサセプタ22は操作棒23によって位置20調整が行われる。また、サセプタ22の主が図24には、主面24aの結晶面をa面と3である。

一方、反応室 2 0 のガスの流入側には、第 1 反応ガス管 2 5 と第 2 反応ガス管 2 6 とが配股されている。第 1 反応ガス管 2 5 は第 2 反応ガス管 2

る場合には、ドーパントガスであるDEZは第1 反応ガス智25から流出する反応ガスとサファイ で基板24の近辺の反応室20aで初めて混合されることになる。そして、DEZはサファイア武 板24に吹き付けられ熱分解し、ドーパントで は成長するAlxGainxNにドーピングを は成長するAlxGainxNが得られる。 は立めるAlxGainxNが得られる。 第1反応ガス智25と第2反応ガスなサファムの 数板24の付近の反応変25aまで導かれると を発表を を発表しているがスの原が抑制されるため、 段子などによりれる。 のののではているがスの原が抑制されるため、 ののではているの反応が抑制されるため、 ののではている。 ののの反応がないるとと を発表しているの反応が抑制されるため、 ののではている。

向、第1反応管25及び第2反応管26の明口部25a及び26aとサファイア基板24との間隔は10~60mに股定されるのが望ましい。また、サセブタ22の反応ガスの流れる方向Xに対する傾斜角のは、45度に構成されている。このように傾斜させることにより、サセブタ22をがス次に対し直角に構成した場合に比べて良好な結

晶が得られた。

次にこの気相成長袋鼠を用いて、次の如くa面を主面とするサファイア基板にGaN醇膜を形成した。

まず、有機洗浄及び熱処理により洗浄したa面 を主面とする単結晶のサファイア基板24をサセ プタ22に装着する。次に、H。を 0.3ℓ/分で、 第1反応ガス管25及び第2反応ガス管26から 反応室20に流しながら温度1100℃でサファイア 基板24を気相エッチングした。次に温度を950 でまで低下させて、第 1 反応ガス管 2 5 から H 。 を3 & / 分、N H 。を 2 & / 分、T M A を 7×10 - *モル/分で供給して1分間熱処理した。この熱 処理によりALNのパッファ層がサファイア基根 2 4の上に約 0.1㎞の厚さに形成された。1分径 過した時にTMAの供給を停止して、サファイア 基板24の温度を 970℃に保持し、第1反応ガス 管 2 5 からHェを 2.5 & / 分、NH。を 1.5 & / 分、TMGを 1.7×10-*モルノ分で60分間供給し、 膜厚約 7皿のGaN薄膜を形成した。

明する。

まず、有機洗浄及び熱処理により洗浄したa面 を主面とする単結晶のサファイア基板24をサセ プタ22に装着する。次に、H。を 0.34/分で、 第1反応ガス管25及び第2反応ガス管26から 反応室20に流しながら温度1100℃でサファイア 茁板24を気相エッチングした。次に温度を950 でまで低下させて、第1反応ガス管2.5からH。 を3 l/分、NH。を 2 l/分、TMAを 7×10 - *モルノ分で供給して1分間熱処理した。この熱 処理によりAINのパッファ暦 3 0 が約 0.1mmの 厚さに形成された。1分経過した時にTMAの供 給を停止して、サファイア基根24の温度を 970 でに保持し、第1反応ガス管25からH。を 2.5 4/分、NH。を 1.54/分、TMGを 1.7×10 - 『モル/分で60分間供給し、腹厚約 7㎞のN型の G a Nから成る N 圏 3 1 を形成した。次に、その サファイア基板24を反応室20から取り出し、 ホトエッチング及びスパッタリング等により膜厚 1000人程皮のSi0。膜32をパターン形成した。

このようにして、形成された G a N 移 膜 の 表面 の 顕 微 現 写 真 を 第 2 図 に 示 し 、 フォト ル ミネッセ ンスによる 発光 特性 を 第 4 図 に 示 す 。

一方、c面((0001))を主面とするサファイア基板にも、上記方法と同様にして、GaN群膜を成長させた。その辞膜表面の顕微鏡写真を第3図に示し、フォトルミネッセンスによる発光特性を第5図に示す。

次にサファイア基板の a 面に G a N を結晶成長させて発光ダイオードを作成する方法について説

その後、このサファイア基板24を洗浄後、再度、 サセプタ22に装着し気相エッチングした後、サ ファイア基板 2 4 の温度を 970℃に保持し、第 1 反応ガス管 2 5 からは、H 。を 2.54/分、N H ·a を 1.5 & / 分、TMGを 1.7×10-5モル/分供 給し、第2反応ガス管28からは、DE2を 5× 10-1モル/分で5分間供給して、I型のGaNか ら成る【暦 3 3 を庾厚 1.0mmに形成した。この時、 GaNの露出している部分は、単結晶の「型のG a Nが成長しI回33が得られるが、SiO。 腹 3 2 の上郎には多結晶の G a N から成る導電層 3 4 が形成される。その後、反応窒 2 0 からサファ イア茲根24を取り出し、「腐33と導電障34 の上にアルミニウム電極35、38を慈着し、サ ファイア基板24を所定の大きさにカッティング して発光ダイオードを形成した。この場合、電極 35は1層33の電極となり、電極36は導電層 3 4 と極めて存いSi0。 灰 3 2 を介してN目 3 1 のជ圧となる。そして、「 20 3 3 を N 20 3 1 に 対し正電位とすることにより、接合面から光が発

光する。

また、A & * G a 1-* N 系の発光ダイオードを 形成するには、N 圏 3 1 と J 図 3 3 とを形成する 場合に、第 1 反応管 2 5 から T M A を所定割合で 彼せば良い。例えば、第 1 反応ガス管 2 5 からサファイア基板 2 4 の温度を1105でに保持し、H。 を 3 & / 分、N H。を 2 & / 分、T M A を 7.2× 10-*モル/分、T M G を 1.7×10-*モル/分で供 給し、第 2 反応ガス管 2 6 から D E 2 を 5×10-* モル/分で供給することより、 1=0.3 の J 型の A & * G a 1-* N 系半導体存版が得られる。

【発明の効果】

本発明はサファイア基板の a 面に窒化アルミニウムからなるバッファ層を成長させ、そのバッファ圏の上に窓化がリウム系化合物半導体(A 2 x G a n - x N : X = 0 を含む) 醇膜を気相成長さているので、結晶性が良くなると共にサファイア基板の供給が容易となる。 このため、 窒化がリウム系化合物半導体発光素子の製造が安価に行われる。 4. 図面の簡単な説明

 特許出期人
 要用合成株式会社

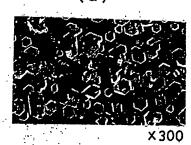
 同名古园大学员

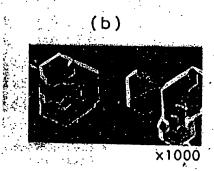
 代理人 弃理士 醛谷 体

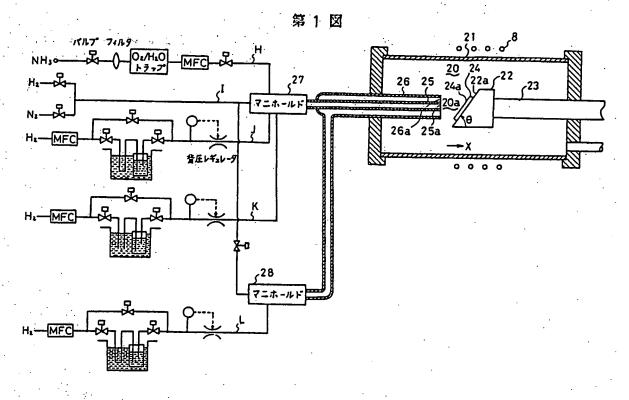
7 …石英反応管 8 …高周波コイル 9 …サセブタ 1 0 …サファイア基板 2 0 …反応室 2 1 …石英反応管 2 2 …サセブタ 2 3 …制御格 2 4 …サファイア基板 2 5 …第 1 反応ガス管 2 6 …第 2 反応ガス管 2 7 …第 1 マニホール

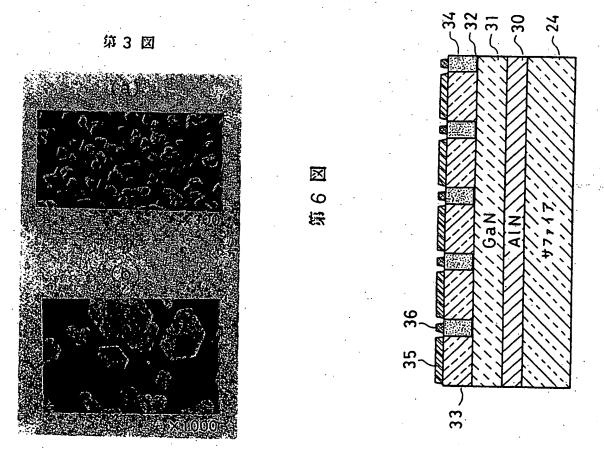
第2図

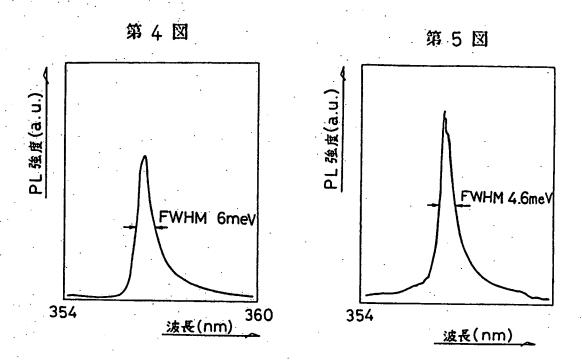
(a)











第7図

